

平成20年5月
 富士電機機器制御株式会社
 システム機器事業部

MICREX-F F55シリーズ 端子台型基板変更のお知らせ

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

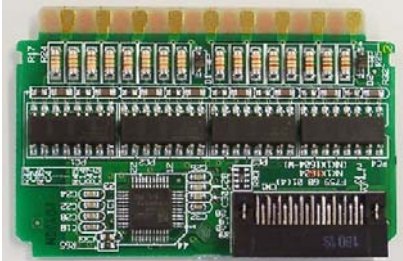
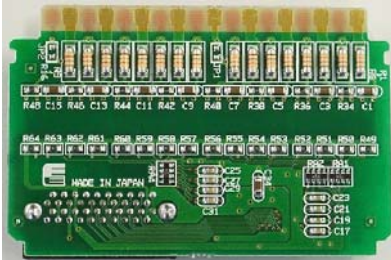
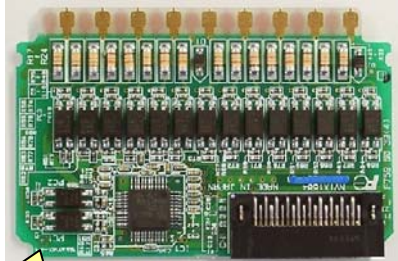
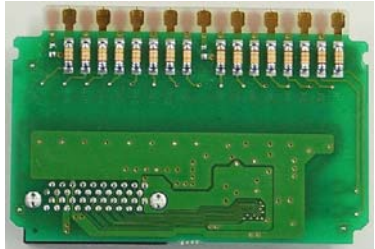
平素より、富士プログラマブルコントローラをご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、MICREX-F F55シリーズにおいて、18極端子台型のプリント基板を変更しましたので、ご案内いたします。この変更に伴う、仕様、機能、価格の変更はありません。

敬具



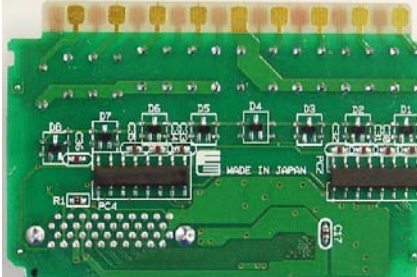
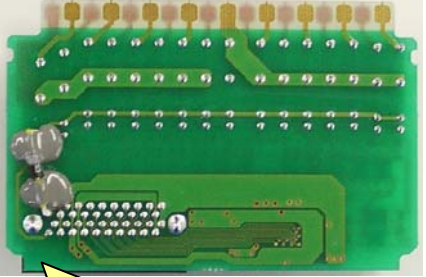

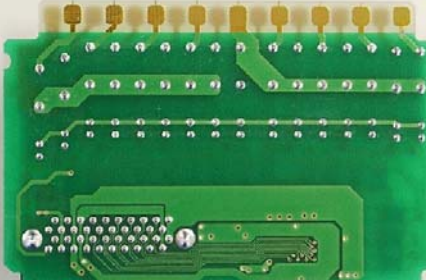
— 記 —

1. 変更内容 1

項目	対象形式	変更前（基板部）	変更後（基板部）
基板変更	MICREX-F55 I/Oモジュール NV1X1604 NV1X1604-W	 <p style="text-align: center;">フロント面</p>  <p style="text-align: center;">バック面</p>	 <p style="text-align: center;">フロント面</p> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; background-color: yellow; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> フロント面へ 部品集約 </div>  <p style="text-align: center;">バック面</p>

変更理由：部品廃型対応に伴い、プリント基板を片面実装化させ、生産効率を向上させるため

2. 変更内容2

項目	対象形式	変更前（基板部）		変更1後（基板部）	
基板 変更	MICREX-F55 I/Oモジュール NV1Y16R-08	 <p data-bbox="603 517 746 551">フロント面</p>		 <p data-bbox="1310 517 1453 551">フロント面</p>	
		 <p data-bbox="890 958 1002 992">バック面</p>		 <p data-bbox="1082 958 1278 992">シリコンゴム固定</p> <p data-bbox="1342 958 1453 992">バック面</p>	
		変更2後（基板部）			
		 <p data-bbox="1310 1411 1453 1444">フロント面</p>			
		 <p data-bbox="1070 1816 1182 1850">バック面</p>			

変更理由（一回目）：部品廃型対応に伴い、プリント基板を片面実装化させ、生産効率を向上させるため
 変更理由（二回目）：最新部品に変更し、部品の安定調達を図るため

3. 変更に伴う注意事項

(1) 以下日付の生産品より変更しました。

形式	生産時期	製造番号 (シリアルNo.)
NV1X1604	2008年3月5日以降	No. 83026851～
NV1X1604-W	2008年3月28日以降	No. 83011889～
NV1Y16R-08	2008年2月29日以降	No. 82078536～
	2008年5月以降	No. 85001001～

(2) 仕様、価格、および形式は、現行製品と同一で、変更はありません。

以 上